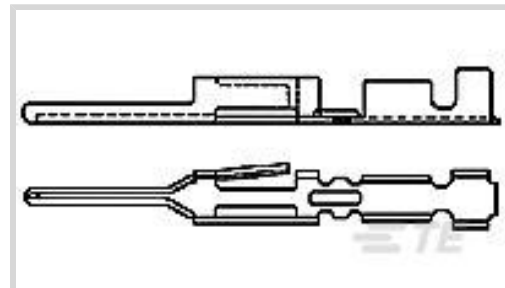




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插针

端子接触部电镀材料: 锡

壳体内部的端子定位器类型: 卡口

线径: .12 – .35 mm<sup>2</sup>

## 产品特性

### 接触件特性

端子接触部长度	7.4 mm[.291 in]
	1.52 – 3.04 μin[60 – 120 μin]
端子方向	直式
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	锡
端子基材	黄铜
端子额定电流 (最大值)	5 A

### 端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

### 机械附件

带导线绝缘	带有
PCB 安装固定	不带
壳体内部的端子定位器类型	卡口

### 尺寸

兼容的绝缘直径范围	1 – 1.6 mm[.039 – .062 in]
线径	.12 – .35 mm <sup>2</sup>

### 使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 85 °F]
--------	--------------------------

### 操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

### 包装特性

封装数量	15000
------	-------

封装方法	Reel
------	------

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 客户还购买了



## 文档

### CAD 文件

3D PDF

3D

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_163618-1\\_AY.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_163618-1\\_AY.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_163618-1\\_AY.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

## 产品规格

### 应用规格

英文版本

[CIS Crimp Snap-In Receptacle Contact](#)

英文版本